

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于控股子公司维普半导体完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常州维普半导体设备有限公司（以下简称“维普半导体”）因发展需要，计划以维普半导体截至2025年12月31日的部分资本公积653.3674万元按原股东出资比例转增注册资本，转增后维普半导体的注册资本将由人民币346.6326万元增加至人民币1,000.00万元，公司持有维普半导体股权比例仍为51.00%。具体内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于控股子公司维普半导体业绩情况及以资本公积转增注册资本的公告》（公告编号：2026-034）相关公告。

近日，维普半导体已完成上述注册资本及注册地址变更的工商变更登记手续，取得了常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办公室核发的新《营业执照》。本次变更后，维普半导体工商登记基本信息如下：

- 名称：常州维普半导体设备有限公司
- 统一社会信用代码：91320402MA1Y58HA9F
- 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 法定代表人：刘建明
- 注册资本：1000万元整
- 住所：江苏省常州市新北区巢湖路209号锦云大厦1层、2层、5层北侧、6层北侧
- 成立日期：2019年3月28日
- 经营范围：半导体设备的研发、销售、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 转增前 | | 转增后 | |
|----|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 出资金额(万元) | 出资比例(%) | 出资金额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 176.7826 | 51.0000% | 510 | 51.0000% |
| 2 | 蒋开 | 46.0337 | 13.2803% | 132.8026 | 13.2803% |
| 3 | 刘建明 | 26.5359 | 7.6553% | 76.5534 | 7.6553% |
| 4 | 张彦鹏 | 25.7831 | 7.4382% | 74.3816 | 7.4382% |
| 5 | 刘庄 | 25.7831 | 7.4382% | 74.3816 | 7.4382% |
| 6 | 常州市地平线创业投资发展合伙企业（有限合伙） | 45.7142 | 13.1881% | 131.8808 | 13.1881% |
| 合计 | | 346.6326 | 100.00% | 1000.00 | 100.00% |

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月19日